

X ft. ft. killik ji killik ji

Kafa Kalika Kali

A THE TO THE PROPERTY OF THE P

SUNXI SPINAND 驱动开发指南

The little little land and the little land and the land a

是是於批批批准

ARE KILLER HELD II THE TOOLS

《版本号: 1.0

发布日期: 2021.02.02



版本历史

| (A | LLWIMER | | Walido , | o trango. | 文档密级: 和 |
|---|---------|------------|-----------------------|-----------|----------|
| | SIV. | | 版本历5 | . | |
| TAXY. | | - Hu | ## // # > ** 1 | | |
| (1) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 版本号 | 日期 | 制/修订人 | 内容描述 | |
| 135-41 | 1.0 | 2021.02.01 | AW1669 | 建立初始版本 | |
| * | | ~ | | ~ | γ |
| | | | | | |

Wifted With the Constant of th X/R/E/KHIKHAHAMANA SAN NA FERTIFIE HALL BURG

X/R/E/KHIKHAHAMOG88X

White Hilling the state of the



15

15

ALLWINGE

4 模块配置

ith Hall line on the line of t



| ALLWIM | 68) | 8088X | | OR SEA | | |
|-------------------|--|-------------|--|-------------------|----------|--------|
| | | Ralls | | Mallis | 文档密级: 秘密 | - / |
| Allum | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 插图 | E CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | | | RIV. |
| LEXXY | LEXXY | | A XXX | | , | TAX YA |
| , (**) | UBI 架构 | | (2/, 2, | | | 5 XV |
| J'55 | PEB-LEB | | | | | 5 |
| 4-1 | u-boot-spinand-menuconfig . | | | | 15 | 5 |
| 4-2 | UBI | | | | 15 | 5 |
| 4-3 | ker_nand-cfg | | | | 16 | 5 |
| 4-4 | ker spinand | | | | 16 | 5 |
| 4-5 | spi-1 | | | | 16 | 5 |
| 4-6 | - spi-2 | | | | 17 | 7 |
| | DMA-1 | | | | 17 | 7 |
| | DMA-2 | | | | 17 | 7 |
| | SID | | | | | |
| | menuconfig_spinand_ubifs_, | | | | | |
| 4-10 | menuconng_spinana_ubits | · · · · · · | | (g))' · · · · · · | | 13 |
| 4-11 | build-mkcmd | | | | 18 | 3 |
| A XX | | | A XXX | @ | | AXXXX |
| CK KILL | | | L XXIII | | | CXXII. |
| 18- ^{NH} | K. | | CA-THE | K | 14 | 7.4. |
| <i>k</i> y. | **. | | , No. | | Ж, | |

Wind the state of XKEE KHIKHA MINING GEST X.R. Lake H. H. L. H. L.

NA FER FIRE HAR WELL STORY



概述

1.1 编写目的

介绍 Sunxi SPINand mtd/ubi 驱动设计,方便相关驱动和应用开发人员

1.2 适用范围

本设计适用于所有 sunxi 平台

1.3 相关人员

令人员等 Nand 模块开发人员,及应用开发人员等



XIII Kithit Kith

MTD: (Memory Technology device) 是用于访问存储设备的 linux 子系统。本模块是 MTD 子系统的 flash 驱动部分

UBI: UBI 子系统是基于 MTD 子系统的,在 MTD 上实现 nand 特性的管理逻辑,向上屏蔽 nand 的特性。

坏块 (Bad Block): 制作工艺和 nand 本身的物理性质导致在出厂和正常使用过程中都会产生





3.1 体系结构

NAND MTD/UBI 驱动主要包括 5 大组件,如下图:

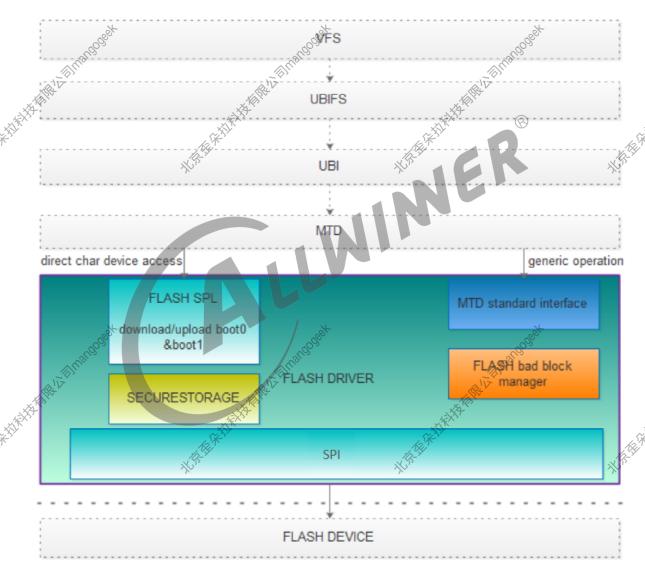


图 3-1: UBI 架构

说明: MTD standard interface: 对接 MTD 层通用读写接口 FLASH bad block manager: 驱动层对 flash 坏块的管理 FLASH SPL: 主要是实现读写 boot0、boot1,可用于 ioctl 对 boot0、boot1 的升级 SECURESTORAGE: 主要是给上层提供私有数据的管理 SPI: HOST 端控制器层的实现



3.2 源码结构

kernel 源码目录: linux-5.4/drivers/mtd/awnand/spinand

```
- Kconfig
- Makefile
 physic
   — bbt.c
   cache.c
    - core.c
    - ecc.c
    - id.c

    Makefile

    - opsic
    -physic.h
 secure-storage.c
 sunxi-common.c
 sunxi-core.c
 sunxi-debug.c
 sunxi-nftl-core.c
 sunxi-spinand.h
```

内核目录下

```
`-- include
`-- linux
`-- mtd
|-- aw-spinand.h
```

3.3 关键数据定义

3.3.1 flash 设备信息数据结构

```
struct aw_spinand_phy_info {
    const char *Model; *>
    unsigned char NandID[MAX_ID_LEN];
    unsigned int DieCntPerChip;
    unsigned int BlkCntPerDie;
    unsigned int PageCntPerBlk;
    unsigned int SectCntPerPage;
    unsigned int OobSizePerPage;
#define BAD_BLK_FLAG_MARK
                                     0x03
#define BAD_BLK_FLAG_FRIST_1_PAGE
                                          0×00
#define BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE
                                          0x01
#define BAD_BLK_FLAG_LAST_1_PAGE
                                          0x02
#define BAD_BLK_FLAG_LAST_2_PAGE
                                          0x03<sup>S</sup>
    int BadBlockFlag;
#define SPINAND_DUAL_READ
                                      BIT(0)
#define SPINAND_QUAD_READ
                                      BIT(1)
#define SPINAND_QUAD_PROGRAM
                                          BIT(2)
```



说明:

• Model: flash 的 model 名字

• NandID: flash 的 id 码

• DieCntPerChip: 每 chip 的 die 个数

• BlkCntPerDie: 每 die 有多少个 block

▼ PageCntPerBlk: 每 block 有多少个 page

• SectCntPerPage: 每 page 有多少个扇区

• OobSizePerPage: 每 page 的 obb 大小

• BadBlockFlag: 坏块标志存放在每个 block 的那个 page 中

- 1. BAD BLK FLAG FRIST 1 PAGE
- 2. BAD BLK FLAG FIRST 2 PAGE
- 3. BAD BLK FLAG LAST 1 PAGE
- 4. BAD_BLK_FLAG_LAST_2_PAGE
- OperationOpt: 支持的操作
- 1. SPINAND DUAL READ
- 2. SPINAND QUAD READ
- 3. SPINAND QUAD PROGRAM
- 4. SPINAND QUAD NO NEED ENABLE
- 5. SPINAND_ONEDUMMY_AFTER_RANDOMREAD
- MaxEraseTimes: 最大擦除数据
- EccFlag: 特性物料读 ecc status 说需目录不同
- GD5F1GQ4UCYIG 通过 0Fh + C0h 获取 ecc status,则无需配置 EccFlag
- MX35LF1GE4AB 通过 7Ch + one dummy byte 获取 ecc status, 则配置 EccFlag = HAS_EXT_ECC_STATUS
- EccType;↓设置 ecc 值对应的状态关系
- EccProtectedType: 在 spare 去选择收 ecc 保护的 16byte 作为 oob 区

例(MX35LF2GE4AD):

Ethiku jim



```
= "MX35LF2GE4AD",
.Model
                = {0xc2, 0x26, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
.NandID
.DieCntPerChip = 1
.SectCntPerPage = 4.
.PageCntPerBlk = 64,
               = 2048,
.BlkCntPerDie
.OobSizePerPage = 64,
              = SPINAND_QUAD_READ | SPINAND_QUAD_PROGRAM |
.OperationOpt
       SPINAND DUAL READ,
.MaxEraseTimes = 65000,
               = HAS_EXT_ECC_STATUS,
.EccFlag
               = BIT4_LIMIT5_T0_8_ERR9_T0_15,
.EccType
.EccProtectedType = SIZE16_0FF4_LEN4_0FF8,
.BadBlockFlag = BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE,
```

3.3.2 flash chip 数据结构

```
struct aw_spinand_chip {
    struct aw_spinand_chip_ops *ops;
    struct aw_spinand_ecc *ecc;
    struct aw_spinand_cache *cache;
    struct aw_spinand_info *info;
    struct aw_spinand_bbt *bbt;
    struct spi_device *spi;
    unsigned int rx_bit;
    unsigned int tx_bit;
    unsigned int freq;
    void *priv;
};
```

此结构定义了 flash chip 层的物理模型数据结构以及 chip 层对 flash 的操作接口。

- aw spinand chip ops: flash 读、写、擦等操作接口
- aw spinand ecc: flash ecc 读、写和校验操作接口
- aw spinand cache: 对缓存 page 的管理,提高读写效率
- aw spinand info: flash ID、page size 等信息及获取信息的操作接口
- aw_spinand_bbt: flash 坏块表及管理等操作接口
- spi device: spi 父设备的操作结构体
- rx_bit: 读状态操作标志tx_bit: 写状态操作标志



3.3.3 aw_spinand_chip_request

```
struct aw_spinand_chip_request {
    unsigned int block;
    unsigned int page;
    unsigned int pageoff;
    unsigned int ooblen;
    unsigned int datalen;
    void *databuf;
    void *oobbuf;

    unsigned int oobleft;
    unsigned int dataleft;
};
```

操作目标结构体,改结构体填充我们待操作的 block 的那个 page 的多少偏移的数据 databuf/oobbuf

block: 待操作块page: 待操作页pageoff: 操作偏移

datalen:操作数据长度databuf:操作目标数据oobbuf:操作目标 oob

• ooblen: 操作 oob 长度

3.3.4 ubi_ec_hdr

```
struct ubi_ec_hdr {
    __be32    magic;
    __u8    version;
    __u8    padding1[3];
    __be64    ec; /* Warning: the current limit is 31-bit anyway! */
    __be32    vid_hdr_offset;
    __be32    data_offset;
    __be32    image_seq;
    __u8    padding2[32];
    __be32    hdr_crc;
} __packed;
```

@magic: erase counter header magic number (%UBI_EC_HDR_MAGIC)

@version: version of UBI implementation which is supposed to accept this UBI image

@padding1: reserved for future, zeroes

@ec: the erase counter

@vid hdr offset: where the VID header starts



@data offset: where the user data start

@image_seq: image sequence number

@padding2: reserved for future, zeroes

@hdr crc: erase counter header CRC checksum

EC: Erase Count,记录块的擦除次数,在 ubiattach 的时候指定一个 mtd,如果 PEB 上没有 EC,则用平均的 EC 值,写入 EC 值只有在擦除的时候才会增加 1

3.3.5 ubi vid hdr

```
struct ubi vid hdr {
          be32 magic;
                version;
          น8
          u8
                vol_type;
          _u8
                copy_flag;
          u8
                compat;
          _be32 vol_id;
          be32 lnum;
          u8
                padding1[4];
          be32 data_size;
          be32 used ebs;
          be32 data pad;
          be32 data crc;
          u8
                padding2[4];
          be64
                sqnum;
          u8
                padding3[12];
          be32
                hdr_crc;
    packed;
```

@magic: volume identifier header magic number (%UBI VID HDR MAGIC)

@version: UBI implementation version which is supposed to accept this UBI image (%UBI VERSION)

@vol_type: volume type (%UBI_VID_DYNAMIC or %UBI_VID_STATIC)

@copy_flag: if this logical eraseblock was copied from another physical eraseblock (for wear-leveling reasons)

@compat: compatibility of this volume(%0, %UBI_COMPAT_DELETE, %UBI_COMPAT_IGNORE, %UBI_COMPAT_PRESERVE, or %UBI_COMPAT_REJECT)

@vol_id: ID of this volume

@lnum: logical eraseblock number

@padding1: reserved for future, zeroes

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

//8



@data size: how many bytes of data this logical eraseblock contains

@data_pad: how many bytes at the end of this physical eraseblock are not used
@data_crc: CRC checksum of the data stored in this 1-

@padding2: reserved for future, zeroes

@sqnum: sequence number

@padding3: reserved for future, zeroes

@hdr crc: volume identifier header CRC checksum

参数说明

@sqnum 是创建此 VID 头时的全局序列计数器的值。每次 UBI 写一个新的 VID 头到 flash 时, 全局序列计数器都会增加,比如当它将一个逻辑的 eraseblock 映射到一个新的物理的 eraseblock 时。全局序列计数器是一个无符号 64 位整数,我们假设它永远不会溢出。@sqnum(序列 号) 用于区分新旧版本的逻辑擦除块。

有两种情况,可能有多个物理 eraseblock 对应同一个逻辑 eraseblock,即在卷标识头中有相同 的 @vol id 和 @lnum 值。假设我们有一个逻辑的擦除块 L,它被映射到物理的擦除块 P。

- 1. 因为 UBI 可以异步擦除物理上的擦除块,所以可能出现以下情况:L 被异步擦除,所以 P 被安 排擦除,然后 L 被写入,即。映射到另一个物理的擦除块 P1,所以 P1 被写入,然后不干净 的重启发生。结果-有两个物理的 eraseblock P 和 P1 对应同一个逻辑的 eraseblock L。但 是 P1 的序列号更大,所以 UBI 在连接 flash 时选择 P1。
- 2. UBI 不时地将逻辑擦除块移动到其他物理擦除块,以达到损耗均衡的目的。例如,如果 UBI 将 L 从 P 移动到 P1, 在 P 被物理擦除之前会发生不干净的重启,有两个物理擦除块 P 和 P1 对应于 L, UBI 必须在 flash 连接时选择其中一个。@sqnum 字段表示哪个 PEB 是原 始的 (显然 P 的 @ sqnum 更低) 和副本。但是选择具有更高序列号的物理擦除块是不够的, 因为不干净的重新引导可能发生在复制过程的中间,因此 P 中的数据被损坏(P->P1 没复制 完)。仅仅选择序号较低的物理擦除块是不够的,因为那里的数据可能很旧(考虑在复制之后 向 P1 添加更多数据的情况)。此外,不干净的重启可能发生在擦除 P 刚刚开始的时候,所以 它会导致不稳定的 P, "大部分" 是 OK 的, 但仍然有不稳定的情况。

UBI 使用 @copy_flag 字段表示这个逻辑擦除块是一个副本。UBI 还计算数据的 CRC,当数据 被移动时,并将其存储在副本 (P1) 的 @data crc 字段。因此,当 UBI 需要从两个 (P 或 P1) 中选择一个物理擦除块时,会检查新块 (P1) 的 @copy flag。如果它被清除,情况就简单了, 新的就会被选中。如果设置了该值,则检查副本 (P1) 的数据 CRC。如果 CRC 校验和是正确的, 这个物理擦除块被选中 (P1)。否则,将选择较老的 P。

如果是静态卷,@data_crc 字段包含逻辑擦除块内容的 CRC 校验和。对于动态卷,它不包含



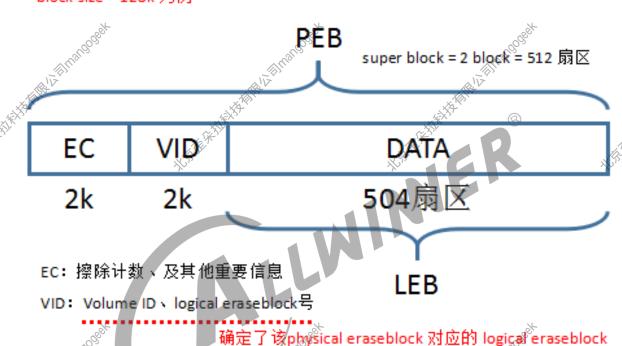
CRC 校验和规则。唯一的例外情况是,当物理擦除块的数据被磨损均衡子系统移动时,磨损均衡子系统计算数据 CRC,并将其存储在 @data_crc 字段中。

@used_ebs 字段仅用于静态卷,它表示该卷的数据需要多少个擦除块。对于动态卷,这个字段 不被使用并且总是包含 0。

@data_pad 在创建卷时使用对齐参数计算。因此,@data_pad 字段有效地减少了该卷的逻辑擦除块的大小。当一个人在 UBI 卷上使用面向块的软件 (比如,cramfs) 时,这是非常方便的。

LEB 与 PEB

block size = 128k 为例



MYE 1 NEW PROPERTY CLUSTON KYTTER LOSE OF THE COLOR

图 3-2: PEB-LEB

3.4 关键接口说明

3.4.1 MTD 层接口

${\bf 3.4.1.1} \quad aw_rawn and_mtd_erase$

description: mtd erase interface

@mtd: MTD device structure

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



@instr: erase operation descrition structure

return: success return 0, fail return fail code

3.4.1.2 aw_rawnand_mtd_read

static int aw_rawnand_mtd_read(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,size_t *retlen , u_char *buf)

description: mtd read interface

@mtd: MTD device structure

@from: offset to read from MTD device

@len: data len

@retlen: had read data len

@buf: data buffer

return: success return max_bitflips, fail return fail code

3.4.1.3 aw rawnand mtd read oob

static int aw_rawnand_mtd_read_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t from, struct mtd_oob_ops *

description: mtd read data with oob

@mtd: MTD device structure

@ops: oob eperation descrition structure

return: success return max_bitflips, fail return fail code

3.4.1.4 aw rawnand mtd write

static int aw_rawnand_mtd_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len, size_t *retlen , const u_char *buf)

description: mtd write data interface

@to: offset to MTD device





@len: want write data len

@retlen: return the writen len

@buf: data buffer

return: success return 0, fail return code fail

3.4.1.5 aw_rawnand_mtd_write_oob

description: write data with oob

@mtd: MTD device structure

@to: offset to MTD device

@ops: oob operation descrition structure

return: success return 0, fail return code fail

3.4.1.6 aw_rawnand_mtd_block_isbad

static int aw_rawnand_mtd_block_isbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs

description: check block is badblock or not

@mtd: MTD device structure

@ofs: offset the mtd device start (align to simu block size)

return: true if the block is bad, or false if the block is good

3.4.1.7 aw rawnand mtd block markbad

static int aw_rawnand_mtd_block_markbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)

description: mark block at the given offset as bad block

@mtd: MTD device structure

@ofs: offset the mtd device start

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



return: success to mark return 0, or fail return fail code.

3.4.2 物理层接口

3.4.2.1 aw_spinand_chip_read_single_page

description: Read physics on a page

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

3.4.2.2 aw_spinand_chip_write_single_page

description: Write physics on a page

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

3.4.2.3 aw_spinand_chip_erase_single_block

description: Erase physics on a block

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



aw_spinand_chip@isbad_single_block

static int aw_spinand_chip_isbad_single_block(struct aw_spinand_chip *chip, struct aw_spinand_chip_request *req)

description: Set to bad block

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

aw_spinand_chip_markbad_single_block

static int aw_spinand_chip_markbad_single_block(struct aw_spinand_chip *chip struct aw_spinand_chip_request *req)

description: Set to bad block

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.



4

模块配置

4.1 uboot 模块配置

```
Device Drivers-->Sunxi flash support-->
[*]Support sunxi nand devices
[*]Support sunxi nand ubifs devices
[*]Support COMM NAND V1 interface
```

如下图:

```
--- Sunxi flash support

[*] Support sunxi nand devices

[*] Support COMM NAND interface

[*] Support COMM NAND V1 interface

[*] Support sunxi spinor devices

[*] Support sunxi spinor devices

[*] Support sunxi sdmmc devices
```

图 4-1: u-boot-spinand-menuconfig

4.2 kernel 模块配置

Device Drivers->Memory Technology Device(MTD) support-->sunxi-nand

```
| | Retain master device when partitioned
| RAM/ROM/Flash chip drivers --->
| Mapping drivers for chip access --->
| Self-contained MTD device drivers --->
| Self-contained MTD device Support ----
| Support ----
| Support ----
| Sunxi-nand --->
| LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers --->
| SPI-NOR device support ----
| -*- Enable UBI - Unsorted block images --->
| HyperBus support ----
```

图 4-2: UBI



Device Drivers->SPI support

文档密级: 秘密 end: [*] built-in [] excluded <M> module < > module capable Pressing <Y AWNAND CHOICE (Allwinner MTD SPINAND Device Support)

[] create pstore mtd partition for aw ubi spinand [] check crc16 for each page on spinand physical layer [*] enable simulate multiplane

图 4-3: ker_nand-cfg

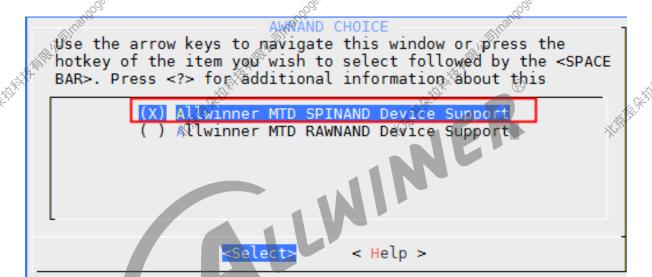


图 4-4: ker spinand

```
ccminner recit & - Tilrel race
< > sunxi system info driver
< > sunxi smc_d≱nterfaces
    I2C support
    T3C support
[*] SPI support
< > SPMI support
< > HSI support
< > PPS support
    PTP clock support
[*] Pin controllers
-*- GPIO Support
```

图 4-5: spi-1

```
Freescale SPI controller and Aeroflex Gaisler GREAT SPI controller
      OpenCores tiny SPJ
      Rockchip SPI controller driver
      SiFive SPI combroller
      Allwinner Ale SoCs SPI controller
      Allwinner 431 SPI controller
      Macronix MX25F0A SPI controller
      SUNXI SPI Controller
<*>
< >
      Xılınx SPI controller common module
      Xilinx ZynqMP GQSPI controller
< >
      *** SPI Protocol Masters ***
      User mode SPI device driver support
```

图 4-6: spi-2

```
Device Drivers->DMA Engine support
             < > Sound card support
                  HID support --->
             [ ] USB support
             < > MMC/SD/SDIO card support
              < > Sony MemoryStick card support
              [ ] LED Support
               ] Accessibility support
                  Real Time Clock
             DMA Engine support --->
DMABUF options --->
[] Auxiliary Display support
             < > Userspace I/O drivers
                ] Virtualization drivers
             [ ] Virtio drivers
```

图 4-7: DMA-1

```
*** UMA Devices ***
Altera / Intel mSGDMA Engine
llwinner A31 SoCs DMA support
ynopsys DesignWare AXI DMA support
reescale eDMA engine support
Intel integrated DMA 64-bit support
valcomm Technologies HIDMA Management support
Qualcomm Technologies HIDMA Channel support
Synopsys DesignWare AHB DMA platform driver
*** DMA Claents ***
```

图 4-8: DMA-2

```
Device Drivers->SOC (System On Chip)
```

从是是株排料推開 [] 。

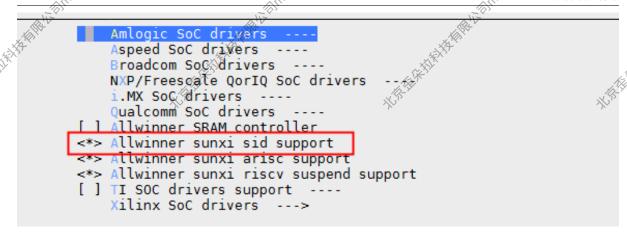


图 4-9: SID

```
File systems-->Miscellaneous filesystems-->
                 Advanced compression options for JFFS2
                    JFFS2 ZLIB compression support
                    JFF$2 LZO compression support
                    JFFS2 RTIME compression support
                    JFFS2 RUBIN compression support
               JFFS2 default compression mode (priority)
UBIFS file system support
                  dvanced compression options
         [
           ]
                  Access time support
               LogFS file system
ompressed ROM file system support (cramfs) (OBSOLETE)
                quashFS 4.0 - Squashed file system support
                   ile decompression options (Decompress file data into an inter
                  Decompressor parallelisation options (Single threaded compress
                  Squashfs XATTR support
                  Include support for ZLIB compressed file systems
                        图 4-10: menuconfig spinand ubifs
```

4.3 env.cfg

ALLWINGER

在 env.cfg 中添加修改下值,setargs_nand_ubi 先 copy 一份 setargs_nand 再添加对应变量

图 4-11: build-mkcmd

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标。产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1/9